(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年7月28日(28.07.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/069358 A1

H01L 21/285, C23C 16/34, 16/52, (51) 国際特許分類7: H01L 21/28, 21/768, 21/8242, 27/108

2005年1月14日(14.01.2005)

(22) 国際出願日:

(25) 国際出願の言語:

(21) 国際出願番号:

日本語

PCT/JP2005/000384

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 2004年1月15日(15.01.2004) 特願2004-008019

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東京エレ クトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo (JP).

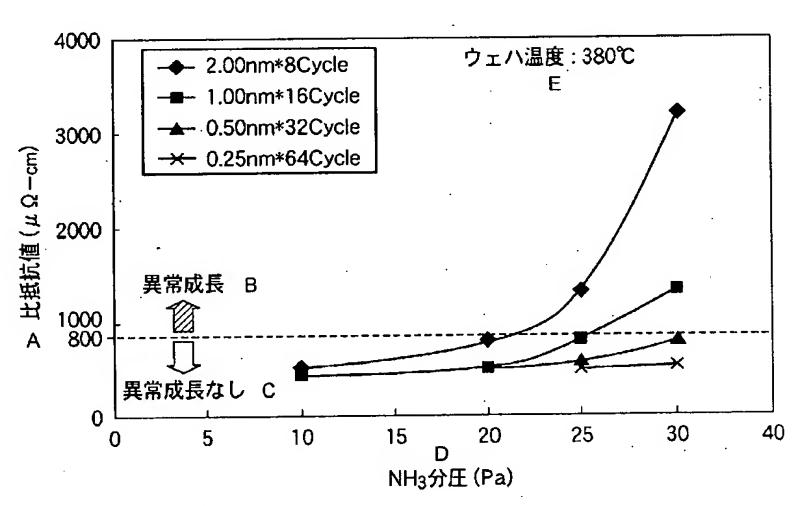
(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 長谷川 敏夫 (HASEGAWA, Toshio) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮崎 市穂坂町三ツ沢650番地 東京エレクトロンAT株 式会社内 Yamanashi (JP).
- (74) 代理人: 高山 宏志 (TAKAYAMA, Hiroshi); 〒2220033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目18番9号新 横浜ICビル6階 Kanagawa (JP).
- JP (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

(54) Title: FILM-FORMING METHOD

(54) 発明の名称: 成膜方法



- A...RESISTIVITY ($\mu\Omega$ --cm)
- D...NH3 PARTIAL PRESSURE (Pa)
- **B...ABNORMAL GROWTH**
- C...NO ABNORMAL GROWTH
- E...WAFER TEMPERATURE: 380°C

(57) Abstract: Disclosed is a film-forming method wherein a TiN film having a certain thickness is formed on a semiconductor wafer by repeating a cycle once or more times which cycle is composed of a first step wherein a TiN film is formed through CVD by supplying a TiCl₄ gas and an NH₃ gas onto a semiconductor wafer which is heated to a film-forming temperature in a process chamber and a second step wherein the NH₃ gas is supplied while stopping the supply of the TiCl₄. In this method, the temperature of the semiconductor wafer during film formation is less than 450°C, the total pressure in the process chamber is more than 100 Pa, and the partial pressure of the NH₃ gas in the process chamber during the first step is not more than 30 Pa.

処理容器内で成膜温度に加熱された半導体ウエハにTiCl₄ガスおよびNH₃ガスを供給してCVDに よりTiNからなる膜を形成する第1ステップと、TiCl4ガスを停止してNH3ガスを供給する第2ステップと

[続葉有]

28 200

ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開會類:

- 一 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。